



穩懋半導體股份有限公司 函

地址：桃園市 333 龜山區
華亞科技園區華亞二路 358 號
承辦人：林雅婷
電話：(03)397-5999 分機 2022
E-mail：yatingl@winfoundry.com

80708
高雄市三民區十全一路 100 號
受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國 110 年 11 月 3 日
發文字號：110 穩懋字第 163 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本公司辦理「校園深耕在地關懷專案-大專校院社團辦理公益服務性質活動補助計畫」說明，請 查照。

說明：

- 一、為鼓勵大專校院社團參與公益性質服務活動，穩懋半導體舉辦 110 學年度「校園深耕在地關懷專案-大專校院社團辦理公益服務性質活動補助」，預計錄取 21 個社團活動提案，每案補助社團新台幣一萬元整。
- 二、本案申請時間自即日起至 110 年 12 月 10 日(五)止，邀請貴校社團踴躍提出申請。簡章內容路徑：本公司網站 (<http://www.winfoundry.com>)/人力資源/穩懋活動。

正本：全國各大專校院
副本：穩懋半導體股份有限公司

董事長 陳逸財

決行層級：

意見及簽章

承辦單位

擬：

一、穩懋半導體股份有限公司辦理「校園深耕在地關懷專案-大專校院社團辦理公益服務性質活動補助計畫」，敬請公告周知並鼓勵提出申請。

二、轉貼學務處首頁校外訊息處周知。

三、陳閱後存查。

承辦人：

組長：

課外活動組
計畫人員 **陳政伶** 1108
1645

學生事務處
課外活動組
組長 **陳昭彥** 1108
1758

會辦單位

決行

學務長：

學生事務處
汪宜滢 學務長(甲) 1108
2018

分層負責授權
學務處專用章 1108
2018